#### Review



金属基ガラスバルーン分散複合体の

加工熱処理組織と機械的特性

O. Umezawa

梅澤 修\*

## 1. 緒言

超軽量・低強度特性を生かすべく,軽量金属や高分子を用 いたポーラス材料の開発が活発に行われてきている<sup>1)</sup>.その 機械的性質を高めようとする場合,セルの微細化・均一分散 がその有力手法であるが,多孔質あるいは発泡等を利用する 方法では,セル構造体の大きさや幾何学的配置,またそれら の均一性をmmオーダー以下での制御に課題がある.他には, 中空粒子を金属中に分散させる方法がある.例えば,廃ガラ スバルーンと再生アルミニウム合金を鋳造により複合化した 素材が建築内装用パネルとして開発されている<sup>2),3)</sup>.超軽量 や電磁シールドなどの特性をより高度に利用するには、この ような鋳造パネルを任意の形状に塑性加工する,バルーンの 大きさ・形状・分散を幾何学的に制御するなどが実現すると その有用性が高まる.しかし,バルーンは脆性的であり,加 工熱処理を用いた可塑化またはニアネットシェイプ鋳造が不 可欠である.

金属基ガラスバルーン分散複合体に塑性加工を施すには, 微小塑性変形と熱処理を繰り返して変形不能な脆性的第二相 を破砕・微細分散させるなどの方法により,基地の加工性を 引き出すことが求められる<sup>4)</sup>.また,繰り返し塑性加工は, マグネシウム合金チップのバルク化によるリサイクル法とし ても提案がなされている<sup>5).6)</sup>.焼結過程において MgO による SiO<sub>2</sub>の還元により Mg<sub>2</sub>Si が微細分散する結果,優れた機械 的特性が得られる.

以上のように、金属基ガラスバルーン分散複合体は、リサ イクル過程において不純物の混在により同一素材への循環が 困難な合金やガラスなどの回生素材を複合内在化(融合)す ることによるアップグレードリサイクル手法の提案につなが る.そこで、金属基ガラスバルーン分散複合体の性能をバラ ンスして獲得するために、廃ガラスバルーンと再生アルミニ ウム合金の複合体に加工熱処理を施し、その引張および圧縮 特性<sup>7)</sup>、そして、廃ガラスバルーンとマグネシウム合金チッ プの複合バルク化による組織制御<sup>80</sup>について検討した.

## 2. ガラスバルーン分散アルミニウム合金基

## 複合体の引張・圧縮特性

#### 2.1 供試材

廃ガラスバルーン(約1mm径の中空球状体,比重:約1.58×10<sup>4</sup>g/cm<sup>3</sup>)と再生アルミニウム合金AC3A(比重:約2.7g/cm<sup>3</sup>)を基地とするバルク複合体を溶製した10mm厚の板材を供試材(AC材,比重:約1.5g/cm<sup>3</sup>)とした(図1).ガ ラスバルーンの主な組成は、68%SiO<sub>2</sub>、6.3%Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、0.6%Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、





図1 AC 材組織

0.6%MgO, 9.5%CaO, 11.7%Na<sub>2</sub>O, 1.3%K<sub>2</sub>O (mass%) である. AC 材を焼鈍(793 K- 1.8 ks)し, AN 材を得た.

#### 2.2 繰り返し加工熱処理

AN 材を丸棒 ( $\Phi$  10mm) または平板 ( $10^{!} \times 20^{w} \times 200^{!}$ mm) に加工し、それぞれ冷間スエージ加工 (CS 材) または冷間 圧延加工 (CR 材) に供した.加工減面率約 10% 毎に中間焼 鈍し(793K-1.8ks)を施してサイクルを繰り返した.その結果、 図 2 に示すように比重の変化を生じた.図3 および図4 に総 加工ひずみ $\eta$ の変化にともなう CS 材および CR 材の断面組 織を示す.CS 材の縦断面を比べると、加工度が高まるにつ れて加工方向にガラスバルーンが伸長し、円から楕円、そし て棒状に細長くなっていることがわかる.横断面ではガラス バルーンの断面直径が 1mm から 0.25mm へと小さくなって



図2繰り返し加工にともなう比重の変化"



図3 CS 材の縦断面組織 (a),(c) と横断面組織 (b),(d): (a),(b) η =0.41, (c),(d) η =1.387)



図4 CR 材の縦断面組織 (a),(c) と横断面組織 (b),(d): (a),(b) η =0.41, (c),(d) η =1.387)

いる. 一方, **CR** 材ではパンケーキ状に空隙(セル)が. い ずれにおいても,ガラスバルーンは破砕され,空隙率は低下 している.

### 2.3 引張特性

AC 材と CS 加工まま材 (CS-H,η=1.38) およびそれらの焼 鈍し材 (AN, CS-A) を引張試験に供した. 引張速度は 0.5mm/ min で,標点間距離 25mm である.図5に引張試験の結果を 示す.比重が大きく,引張軸に平行にガラスバルーンが伸長 している CS 材では,AC 材と比較して見かけのヤング率が 高まり降伏強さと引張強さともに上昇している.強度は3倍 程度となっている.さらに,加工硬化にともなう一様伸びが 増大している.応力-ひずみ曲線において不連続な荷重降下 が生じているが,これはガラスバルーンの剥離や破壊による 断面減少の影響と考えられる.CS-A 材では延性の改善が顕 著であり,伸びは約19% にであった.図6 は AC 材および CS-A 材の破面写真である.AC 材ではガラスバルーンの割 れもしくは基地との界面剥離が破面上の多くを占めるのに対



図5 公称応力-公称ひずみ曲線"



(a)



(b) 図 6 引張破面:(a) AC 材,(b) CS-A 材<sup>7)</sup> し, **CS-A**材では認められない. しかし, ディラミネーションが生じている.

空隙(ガラスバルーン)の形状や空隙同士の位置関係によっ て、空隙周りの応力分布への影響について均質化法による FEM 解析を行なった. AC 材におけるガラスバルーンの割れ や界面剥離は応力集中の影響を強く受けていることが確認で きた.

#### 2.4 圧縮特性

AC,CS-H (η=0.46) とその焼鈍し材,AN,CS-A を圧縮試験 に供した. 試験片はφ 9mm (AC, AN) またはφ 6mm (CS) の円柱であり, 圧縮速度 0.5 mm /min で適宜試験片直径を測 定した.

いずれの材料もその応力-ひずみ曲線に一定応力(プラ トー)域が認められる(図7).図8にポーラス材料の圧縮 応力-ひずみ曲線とエネルギー吸収能を模式的に示す<sup>1)</sup>.遷 移ひずみ<sub>41</sub>までの単位堆積当たりのエネルギー吸収Wは

$$W = \int_{0}^{1} \sigma d\varepsilon \tag{1}$$

であり,エネルギー吸収能Eは

$$E = \frac{W}{\sigma_0 \cdot \varepsilon_1} \tag{2}$$

で与えられる.ここで, $\sigma_0$ は $\epsilon_1$ での応力である.ガラス(セル壁)が塑性的に曲がり,座屈し,あるいは破壊するにつれて,エネルギーは吸収されてプラトー域を生ずる.プラトー域が大きいほど多くのエネルギーを吸収可能である.各材料





図8 ポーラス材料の圧縮応力-ひずみ曲線の模式図

は E=0.7 ~ 0.9 のエネルギー吸収能を呈し, エネルギー吸収 能に優れる.

# マグネシウム合金チップとガラスバルーンの 複合バルク化組織制御

#### 3.1 AZ31 合金チップとガラスバルーン混合体の押出し

ロッキングミルを用いて AZ31 マグネシウム合金チップと 50mol% 廃ガラスバルーンを混合した(60rpm, 600sec). そ して,混合物をΦ 20mm の金型に充填して 100ton 油圧プレ スで押出した.試料加熱温度は 300K から 638K,プレス荷 重は 4ton から 20ton の各条件で試料を作製した.成形には 400K 以上の加熱が,試料端の欠損がなくなるには 573K 以 上の加熱を要した.図9は押出し後の成形体断面の一例であ る.ガラスバルーンは小片に破砕され,塑性流動に沿って分 散している.加熱温度が低いほど表面付近に多く集まる傾向 が見られる.図10 に示すように,基地の粒径は成形体表面 や界面およびガラス小片周りにおいて微細化する傾向を示し た.破砕したガラスが基地内の粒界部にも分散している(図 10(b))ことは,EPMA 分析により確認された.したがって, 破砕したガラスと基地とが混錬されたものと考えられる.

#### 3.2 混合体の焼結と固相反応

AX31 合金粉末と SiO<sub>2</sub> 粉末との混合体を加熱すると,示唆 熱(DSC)測定により 923K(Mgの溶融潜熱)と 844K(SiO<sub>2</sub> のガラス遷移)で発熱ピークを生じることが予想されるが<sup>9)</sup>, 発熱ピークは 730K から生じることが報告されている<sup>9</sup>. つ まり,式(3)に従った Mgの SiO<sub>2</sub> 還元反応によって Mg<sub>2</sub>Si お よび MgO 形成の可能性がある.

$$4Mg + SiO_2 \rightarrow Mg_2Si + 2MgO \tag{3}$$

そこで, 混合体を真空封入し, 酸素を遮断した簡易真空熱 処理を行った. 熱処理材の評価は, X線回折 (XRD:Cu-K<sub>a</sub>l, 40kV-200mA) とマイクロビッカース硬さ試験(荷重 1kg,保 持時間 15s) により行った.

固相反応は 873K 以上の加熱において得られ,それ以下の 温度では AX31 合金チップの酸化が優先した.なお,873K



図9成形体断面のマクロ組織 (588 K 加熱, プレス荷重 20 ton)<sup>8)</sup>





(0)

図10 成形体断面のミクロ組織: (a) 638 K 加熱, プレス荷重 20 ton, (b) 588 K 加熱, プレス荷重 20 ton 8)

以上の加熱ではα-Mgの部分溶融が生じていると考えられる.

図 11 は 418K 加熱でプレス(荷重 6ton)した成形体を 873K または 893K で長時間加熱した場合の熱処理材の結晶 相の割合を示す.加熱時間が長いほど,SiO2 還元とともに Mg 酸化も促進されている.また,加熱温度が高いほど Mg 酸化が促進した.そこで,873K-1時間加熱を選択した.

次に、573K 加熱でプレスした成形体に 873K-1 時間加熱 の熱処理を施した.成形体のプレス荷重の違いにより図12 および図13 に示すように熱処理組織と硬さに違いが生じた. プレス荷重が小さいほど、SiO2 還元は生じない.プレス荷





図12 573K加熱押出し材の873K熱処理における熱処理組織 に及ぼすプレス荷重の影響<sup>8)</sup>



図 13 573K 加熱押出し材の 873 K 熱処理における硬さに及 ぼすプレス荷重の影響

重 20ton の条件では, Mg<sub>2</sub>Si と MgO への反応が進行した結果、約 400HV の硬さを得られた.

#### 4. 結論

金属基ガラスバルーン分散複合体の性能をバランスして獲 得するために,廃ガラスバルーンと再生アルミニウム合金の 複合体に加工熱処理を施し,その引張および圧縮特性,そし て,廃ガラスバルーンとマグネシウム合金チップの複合バル ク化による組織制御について検討した.

ガラスバルーンと AC3A 合金の複合体の比重は約1.5~2.2 とアルミニウムの2.7 に対し小さい値であり,軽量材料とし て位置づけられる.スエージ加工および圧延加工による加工 熱処理によって、種々な形状のセル(空隙)構造体の創製と セルの微細化について可能を示した.ガラスバルーン(空隙) がフィラメント状となる場合、引張強度・延性が改善した. しかし、比重の増大や、試料形状の制約、組織および特性の 異方性、デラミネーションなどの問題を有する.また、十分 な圧縮変形吸収能を有することを示した.

ガラスバルーンと AZ31 合金チップの混合体を熱間押出し してバルク体にし、873K 以上の温度域で熱処理して焼結と 固相反応による Mg<sub>2</sub>Si の生成が得られ、硬さの増大を生じる ことを示した.なお、Mg<sub>2</sub>Si の生成には、熱処理温度と時間 に加え、プレス荷重の影響が大である.

#### 謝辞

本研究は「平成16年度一般研究開発助成」により実施し たものであり、財団法人天田金属加工機械技術振興財団(現 公益財団法人天田財団)に感謝申し上げます.また、実験を 行った諸岡聡、志賀聡、小菅勇太朗の各位に記して謝意を表 します.

#### 参考文献

- L. J. Gibson and M. F. Ashby: Cellular Solids: Structure and Properties, (Cambridge Univ. Press, 1997).
- 柏倉克至, 綛谷則夫, 長尾覚博, 三谷一房: 日本建築 学会学術講演梗概集, A-1, 材料施工, Vol. 1999 (1999), 545-546.
- 3) 内外テクノス HP: http://www.naigaitechnos.co.jp/kenzai/ english/k\_products.html
- O. Umezawa, K. Nagai: Metall. Mater. Trans. A, Vol. 30A No. Aug (1999), 2221-2228.
- M. Mabuchi, K. Kubota, K. Higashi: Materials Transactions JIM, Vol. 36 No. 10 (1995), 1249-1254.
- K. Kondoh, T. Luagnvaranaunt: Materials Transactions, Vol. 44 No. 12 (2003), 2468-2474.
- A. Shiga, O. Umezawa: Materials Transactions, Vol. 48 No. 12 (2007), 3088-3094.
- Y. Kosuge, S. Morooka, O. Umezawa, Proceedings of ICEM10, 223-228, (2011)
- B. Reynard, F. Takir, F. Guyot, G.D. Gawanmesia, R.C. Liebermann, P. Gillet: American Mineralogist, Vo. 81 No. 5-6 (1996), 585-594.